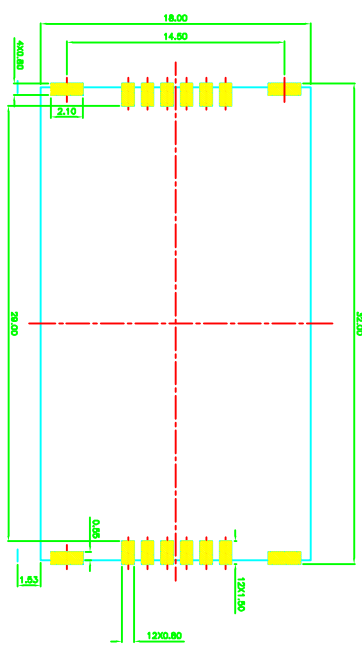
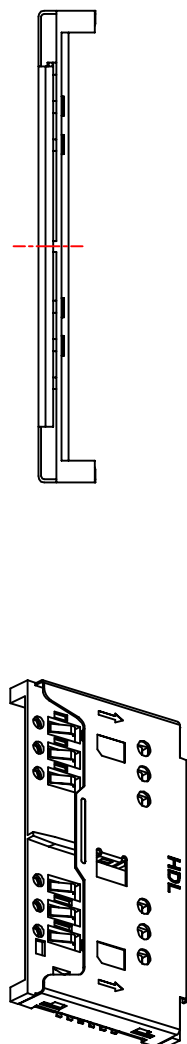
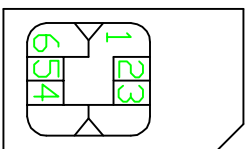
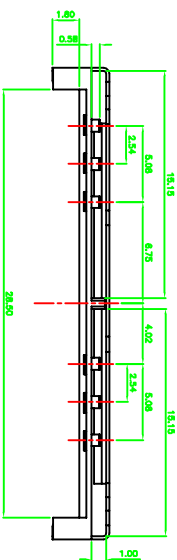
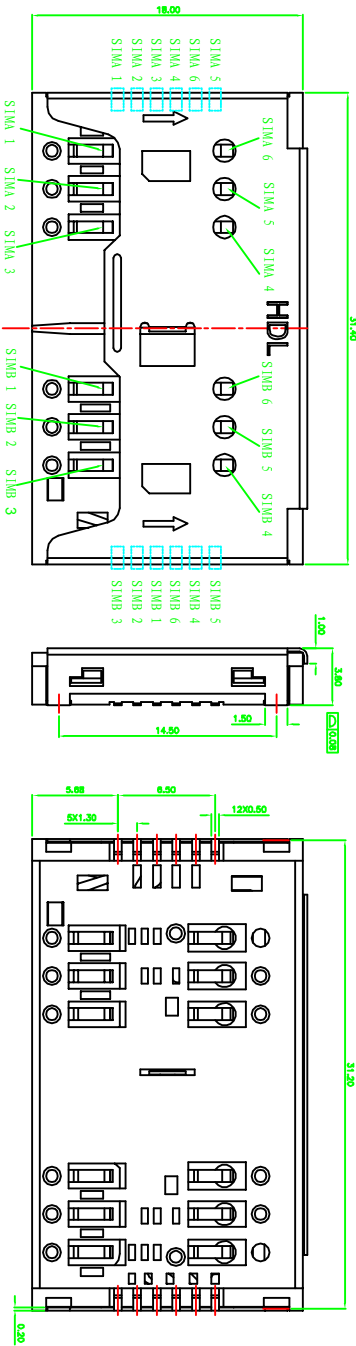


客户图面



推荐PCB板布局

PCB板未注尺寸公差 ±0.05



SIM卡金手指区域定义

版本	更改说明	日期	核准
版本 A	更改通知	09/08/11	David
	描述		
	初版发行		

- 材料:
 - 接触端子: 高性能铜合金;
 - 绝缘壳体: 热塑性耐高温塑胶(OP+30% 玻纤, UL94V-0, 黑色);
 - 固定片: 不锈钢。
- 电镀:
 - 接触端子: 接触区域镀厚金
 - 固定片: 接触区域镀金
- 电性能参数:
 - 操作电压: 30 Vac min;
 - 操作电流: 0.5 A/min/指;
 - 耐电压: 200 Vac 持续 1 分钟 min;
 - 绝缘电阻: 1000 MEG ohm min ;
 - 接触电阻: 20 mOhm ohm max ;
 - 使用温度: -55° to +125° C。
- 机械性能参数:
 - 使用寿命: 压缩5,000 次;
 - 使用温度: 200 °C;
 - 接触位置正向压力: 0.5N±0.2N。
- 包装方式:
 - 卷绕—载带式包装, 防静电材料, 适合SMT 自动取系统。

未注公差	英制	公制
XX	+	0.25
XXX	+	0.20
XX	-	0.25
XXX	-	0.20
角度 +/-	3°	
材料:		
标注单位	英寸	毫米
第三角投影	第一角投影	
图号:	MPS-06DC-0380X	版本 A
比例:	第 1 页	共 1 页
名称:	直排双SIM卡座	
责任人:	日期:	
绘图:	审核:	
批准:	日期:	
文件路径:		
深圳市旺富达电子有限公司		